

MSR-FIC50A12F-C10-L35 V1.1

50MP Samsung S5KJN1SQ03 MIPI 인터페이스 고정 초점 카메라 모듈



전면보기



배면도

명세서

카메라 모듈 번호	MSR-FIC50A12F-C10-L35 V1.1
해결	50MP
이미지 센서	S5KJN1SQ03
센서 유형	1/2.76"
픽셀 크기	0.64 um x 0.64 um
EFL	5.60 mm
F.NO	2.20
픽셀	8160 x 6144
시야각	129.0°(DFOV) 104.1°(HFOV) 83.7°(VFOV)
렌즈 크기	8.50 x 8.50 x 6.45 mm
모듈 크기	35.00 x 9.00 mm
모듈 유형	고정 초점
상호 작용	MIPI
자동 초점 VCM 드라이버 IC	없음
렌즈 유형	650nmIR 컷
작동 온도	-20°C to +85°C
짜짓기 커넥터	BAF04-30083-0500

MSR-FIC50A12F-C10-L35 V1.1

50MP Samsung S5KJN1SQ03 MIPI 인터페이스 고정 초점 카메라 모듈



평면도



측면보기



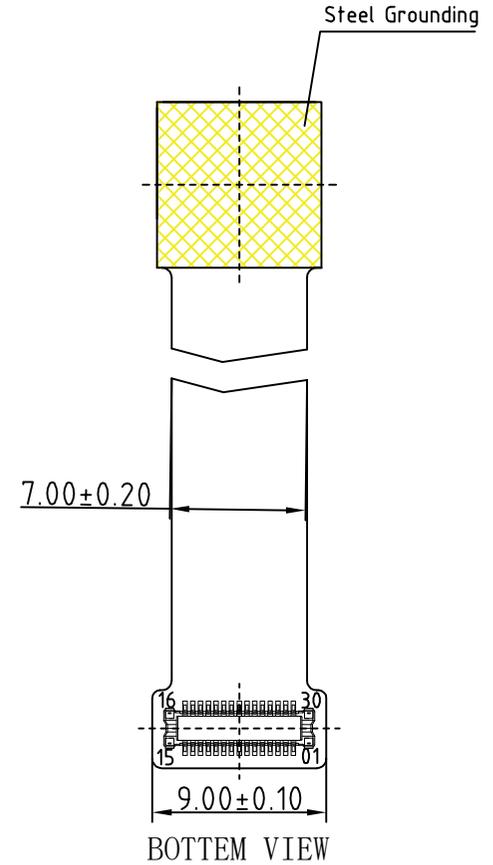
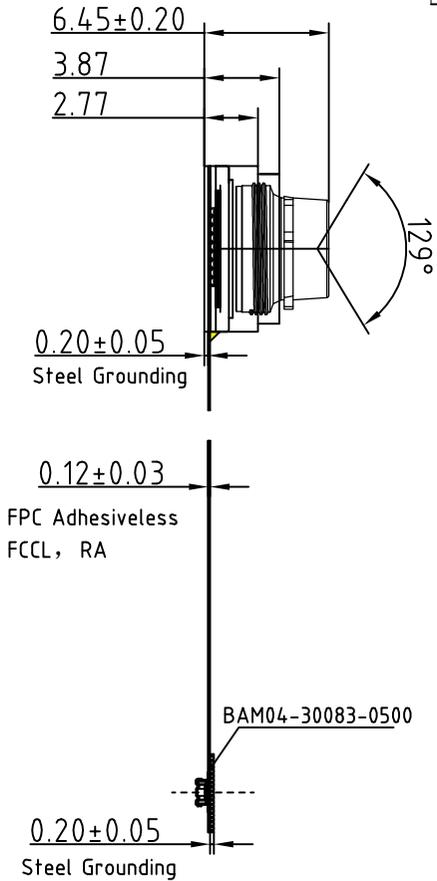
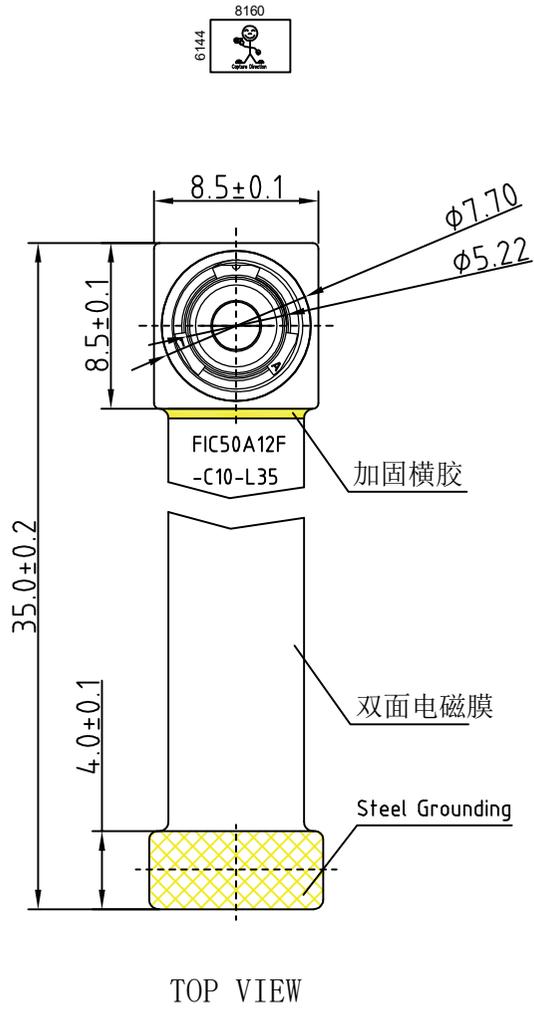
Bottom View



Mating Connector

ROHS

PIN	SIGNAL
1	LED+
2	AF_VDD
3	LED-
4	AF_GND
5	NC
6	DOVDD
7	SDA
8	SCL
9	NC
10	RESET
11	DVDD
12	AVDD
13	AGND
14	MCLK
15	DGND
16	DGND
17	MDP0
18	MDN0
19	DGND
20	MDP1
21	MDN1
22	DGND
23	MDP2
24	MDN2
25	DGND
26	MCP
27	MCN
28	DGND
29	MDP3
30	MDN3



NOTE:
The device slave address(L): Write 0x20h/Read 0x21h

Parameters:

1、Sensor specification:

Image Sensor: S5KJN1SQ03
Pixel Size: 0.64um×0.64um
Image Size: 1/2.76
AVDD电压: 2.8V, DOVDD电压: 1.8V
DVDD电压: 1.05V

2、Lens specification:

FOV: D:129°,H:104.1°,V:83.7°
F/NO.: 2.2
TV distortion: -14.2%
TTL: 5.6mm

www.MicroStarCam.com

Designed By	Kevin	Model Name:	FIC50A12F-C10-L35		
Checked By	Aouly Yan	Projection Type:	Unit:	Material: -----	
		Third Angle	mm	Scale:	Sheet:
			1:1	1 of 1	1/0

S5KJN1SQ03

1/2.76" 50M CMOS Image Sensor for 2x2 TetraCell RGB Bayer Pattern

Revision 0.12

Mar 2022

G5A Gl B; '7cbZXYbhU
5J D'9@97HFCB =7G'@A #198 '#VJ`mUj'Uh'&\$&&"\$*"&\$

Data Sheet

SAMSUNG ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS, INFORMATION AND SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

Products and specifications discussed herein are for reference purposes only. All information discussed herein is provided on an "AS IS" basis, without warranties of any kind.

This document and all information discussed herein remain the sole and exclusive property of Samsung Electronics. No license of any patent, copyright, mask work, trademark or any other intellectual property right is granted by one party to the other party under this document, by implication, estoppel or otherwise.

Samsung products are not intended for use in life support, critical care, medical, safety equipment, or similar applications where product failure could result in loss of life or personal or physical harm, or any military or defense application, or any governmental procurement to which special terms or provisions may apply.

For updates or additional information about Samsung products, contact your nearest Samsung office.

All brand names, trademarks and registered trademarks belong to their respective owners.

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

1 Product Overview

1.1 Introduction

S5KJN1SQ03 is a highly integrated 50 MP camera chip with a CMOS Image Sensor (CIS), image correction functionality and serial transmission capability using 4-lane MIPI. It is designed for fast and low-power operation to deliver full resolution capture at 10 frames per second (fps) and full field of view (4:3) 12.5 MP video at 30 fps.

S5KJN1SQ03 has 2x2 Tetra-Cell RGB Bayer pattern. Each color channel of 2x2 Tetra-Cell RGB Bayer pattern is composed of four pixels of one color filter and its shape is 2x2 square. S5KJN1SQ03 has two output modes. One is binning output mode in which the adjacent same color pixels are summed. The other is normal output mode without binning, but there are changes in the order of output sequence of the real pixel array. In normal output mode, remosaic algorithm is necessary to reconstruct normal Bayer image.

S5KJN1SQ03 is fabricated by the Samsung CMOS image sensor process, which realizes a high-efficiency and low-power photo sensor. The sensor consists of 8160x6144 effective pixels that meets the 1/2.76-inch optical format.

S5KJN1SQ03 CIS has on-chip 10-bit ADC arrays to digitize the pixel output and on-chip Correlated Double Sampling (CDS) to drastically reduce Fixed Pattern Noise (FPN). It incorporates on-chip camera functions such as dark level compensation, defect correction, exposure setting, and white balance setting.

S5KJN1SQ03 CIS is programmable through a CCI or SPI serial interface and includes on-chip One-Time Programmable (OTP) Non-Volatile Memory (NVM).

S5KJN1SQ03 is suitable for a low-power camera module with a 2.8 V/1.8 V/1.05 V power supply.

1.2 Features

S5KJN1SQ03 supports the following features:

- 50 MP sensor with 1/2.76-inch optics
- Unit pixel size: 0.64 μm
- Effective resolution: 8160 (H) \times 6144 (V)
- Active resolution: 8192 (H) \times 6176 (V)
- Color filter: 2x2 Tetra-Cell RGB Bayer pattern
- Shutter type: Electronic rolling shutter and global reset
- Max. normal frame rate: 10 fps @ Full
- Max. video frame rate: 30 fps (2x2 FDSUM) @ 12.5 MP
- Data rate: 2,150 Mbps/lane
- ADC accuracy: 10 bits
- Double Super PD for faster autofocus even in dark environments
- Dual sensor synchronize
- Interfaces
 - Fine interface frequency control using additional dedicated PLL for integration flexibility and to avoid EMI
 - MIPI CSI2: 4 lanes (2.15 Gbps per lane)
 - Output formats: RAW10
- Control interface
 - SPI interface: Four-wire serial communication circuit up to 20 MHz
 - Camera Control Interface (CCI) high-speed I2C-compatible - Two-wire serial communication circuit up to 1 MHz
- 512Bytes of On-chip OTP memory for users
- Maximum Analog Gain of x16 : Full mode
- Maximum Analog Gain of x64 : 2x2 FD sum mode
- Vertical flip and horizontal mirror mode
- 4-SUM mode support
- Mapped bad pixel correction
- Interscene DCG function
- Built-in test pattern generation
- Supply voltage: 2.8 V for analog, 1.8 V for I/O, and 1.05 V for digital core supply
- Operating temperature: -20°C to +85°C

카메라 애플리케이션



자동차 운전자 조종사



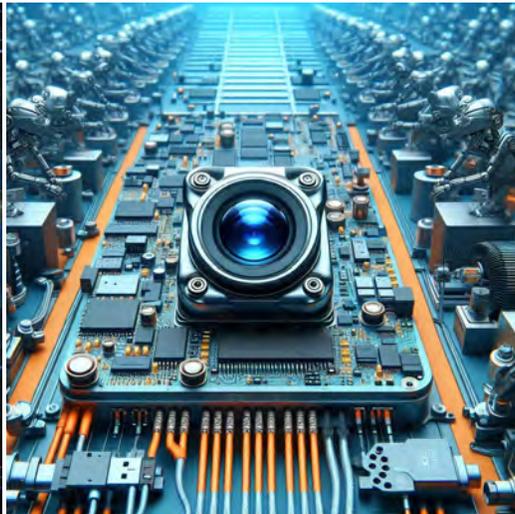
라이브 스트리밍



화상 회의



아이트래커 생체인식 감지



머신비전



농업 모니터



나이트 비전 보안



드론 및 스포츠 이글 아이즈



대화형 애완동물 카메라

카메라 모듈 핀아웃 정의 참조 차트

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt SmartSens 이미지 센서	
핀 신호	설명
DGND GND	디지털 회로의 접지
AGND	아날로그 회로의 접지
PCLK DCK	DVP PCLK 출력
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	내부 풀다운 저항이 있는 파워 다운 액티브 하이
MCLK XVCLK XCLK INCK	시스템 입력 클럭
RESET RST	내부 풀업 저항으로 액티브 로우 재설정
NC NULL	연결 안됨
SDA SIO_D SIOD	SCCB 데이터
SCL SIO_C SOIC	SCCB 입력 클럭
VSYNCS XVS FSYNCS	DVP VSYNC 출력
HREF XHS	DVP HREF 출력
DOVDD	I/O 회로용 전원
AFVDD	VCM 회로용 전원
AVDD	아날로그 회로용 전원
DVDD	디지털 회로용 전원
STROBE FSTROBE	스트로브 출력
FSIN	다른 센서의 VSYNC 신호를 동기화합니다.
SID	SCCB 마지막 비트 ID 입력
ILPWM	기계식 셔터 출력 표시기
FREX	프레임 노출 / 기계식 셔터
GPIO	범용 입력
SLASEL	I2C 슬레이브 주소 선택
AFEN	CEN 칩은 VCM 드라이버 IC에서 액티브 하이로 활성화합니다.
MIPI 인터페이스	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	MIPI 첫 번째 데이터 레인 네거티브 출력
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	MIPI 첫 번째 데이터 레인 포지티브 출력
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	MIPI 2차 데이터 레인 네거티브 출력
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	MIPI 2차 데이터 레인 포지티브 출력
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	MIPI 3번째 데이터 레인 네거티브 출력
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	MIPI 3번째 데이터 레인 포지티브 출력
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	MIPI 4번째 데이터 레인 네거티브 출력
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	MIPI 4번째 데이터 레인 네거티브 출력
MCN CLKN CLK_N DCKN	MIPI 클럭 네거티브 출력
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	MIPI 클럭 네거티브 출력
DVP 병렬 인터페이스	
D0 DO0 Y0	DVP 데이터 출력 포트 0
D1 DO1 Y1	DVP 데이터 출력 포트 1
D2 DO2 Y2	DVP 데이터 출력 포트 2
D3 DO3 Y3	DVP 데이터 출력 포트 3
D4 DO4 Y4	DVP 데이터 출력 포트 4
D5 DO5 Y5	DVP 데이터 출력 포트 5
D6 DO6 Y6	DVP 데이터 출력 포트 6
D7 DO7 Y7	DVP 데이터 출력 포트 7
D8 DO8 Y8	DVP 데이터 출력 포트 8
D9 DO9 Y9	DVP 데이터 출력 포트 9
D10 DO10 Y10	DVP 데이터 출력 포트 10
D11 DO11 Y11	DVP 데이터 출력 포트 11

카메라 신뢰성 테스트

신뢰성 점검항목			테스트 방법	허용 기준
범주	안건			
환경	저장 온도	최고 60°C 96시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
		최저 -20°C 96시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
	작업 온도	최고 60°C 24시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
		최저 -20°C 24시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
	습기	60°C 80% 24시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
	열충격	최고 60°C 0.5시간 최저 -20°C 0.5시간 24시간 내 사이클링	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
물리적	낙하 시험 (자유 낙하)	패키지 없이 60cm	나무 바닥에서 10회	전기적 기능
		패키지 60cm 포함	나무 바닥에서 10회	전기적 기능
	진동 테스트	50Hz X축 2mm 30분	진동 테이블	전기적 기능
		50Hz Y축 2mm 30분	진동 테이블	전기적 기능
		50Hz Z축 2mm 30분	진동 테이블	전기적 기능
	케이블 인장 강도 테스트	적재 중량 4kg 60초 24시간 내 사이클링	인장 시험기	전기적 기능
전기 같은	ESD 테스트	접촉 방전 2KV	ESD 시험기	전기적 기능
		공중 방전 4KV	ESD 시험기	전기적 기능
	노화 테스트	켜기/끄기 30초 24시간 내 사이클링	전원 스위치	전기적 기능
	USB 커넥터	온/오프 250배	플러그 앤 플러그	전기적 기능

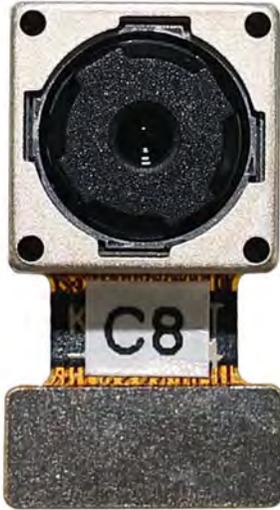


카메라 검사 기준

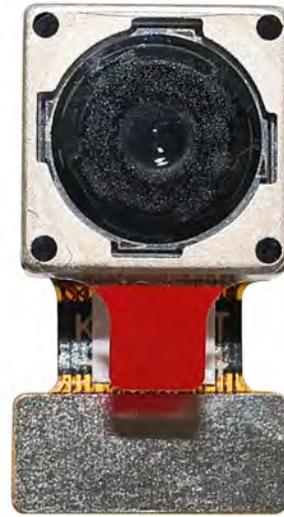
검사 항목		검사방법	검사기준		
범주	안건				
모습	FPC / PCB	색상	육안	큰 차이는 허용되지 않습니다.	
		찢어지다/잘려지다	육안	구리 균열 노출은 허용되지 않습니다.	
		마킹	육안	명확하고 인식 가능(30cm 거리 이내)	
	보유자	굵힌 자국	육안	내부 균열 노출은 허용되지 않습니다	
		갭	육안	높이 기준을 충족하세요	
		나사	육안	나사가 있는지 확인하십시오(있는 경우).	
		손상	육안	내부 균열 노출은 허용되지 않습니다	
	렌즈	할퀴다	육안	해상도 표준에 영향을 미치지 않음	
		오염	육안	해상도 표준에 영향을 미치지 않음	
		오일 필름	육안	해상도 표준에 영향을 미치지 않음	
		커버 테이프	육안	외관에 문제가 없습니다.	
	기능	영상	통신 없음	테스트 보드	허용되지 않음
			밝은 픽셀	블랙보드	이미지 센터에서는 허용되지 않습니다.
다크 픽셀			화이트보드	이미지 센터에서는 허용되지 않습니다.	
흐릿함			육안	허용되지 않음	
이미지 없음			육안	허용되지 않음	
수직선			육안	허용되지 않음	
수평선			육안	허용되지 않음	
빛샘			육안	허용되지 않음	
깜박이는 이미지			육안	허용되지 않음	
타박상			검사지그	허용되지 않음	
해결			차트	나가는 검사 차트 표준을 따릅니다.	
색상			육안	문제 없음	
소음			육안	허용되지 않음	
코너 다크			육안	100px 미만 100px	
색상 해상도			육안	문제 없음	
치수	키	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.		
	너비	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.		
	길이	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.		
	전반적인	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.		

YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

YDS(MicroStar) 카메라 모듈



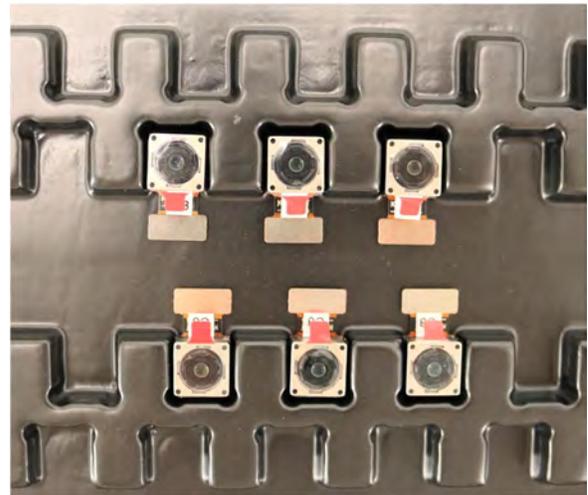
렌즈 보호 필름 완비



그리드와 공간이 있는 트레이

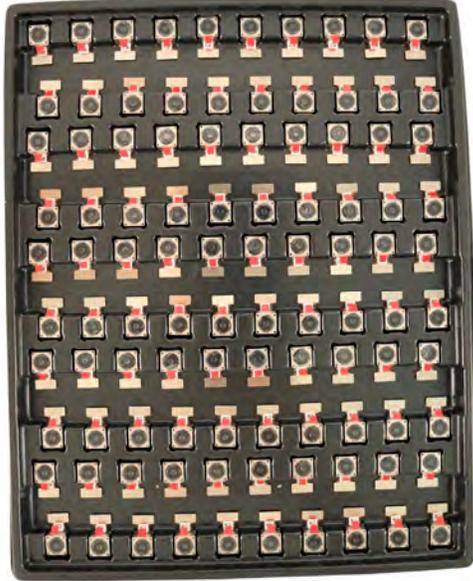


그리드와 공간이 있는 트레이

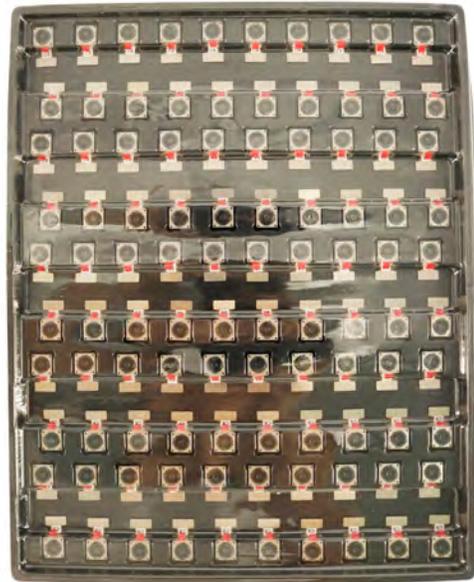


YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

카메라가 포함된 전체 수납공간



트레이를 뚜껑으로 덮으세요.



트레이를 정전기 방지 백에 넣습니다.



정전기 방지 백을 진공 청소기로 청소합니다.



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

라벨이 붙은 밀봉된 정전기 방지 진공 백

1. 모델 및 설명
2. 수량
3. 제조일자 코드
4. 주의사항



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

트레이 백 사이에 폼 시트를 넣습니다.



폼보드는 트레이보다 크다



폼보드와 트레이를 상자에 넣습니다.



폼 패널이 상자에 단단히 고정되어 있습니다.



카본박스를 닫아주세요



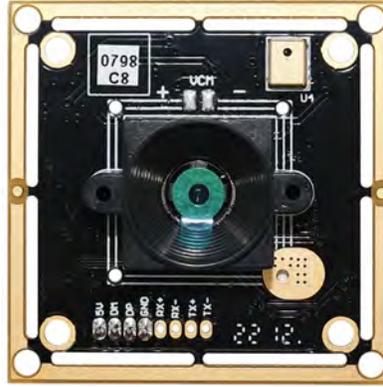
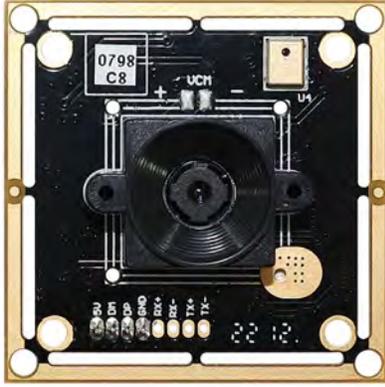
탄소 배송 상자에 라벨을 붙입니다.



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

USB 카메라 모듈

렌즈 보호 필름 완비



카메라 샘플을 정전기 방지 백에 넣습니다.

USB 카메라를 수납부에 넣습니다.



정전기 방지 백으로 트레이를 밀봉하세요.

탄소 배송 상자에 라벨을 붙입니다.



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

카메라 샘플을 정전기 방지 백에 넣습니다.



샘플 백에 라벨을 붙입니다.



샘플을 카본 박스에 넣습니다.



커넥터를 정전기 방지 백에 넣습니다.



코일에 커넥터 삽입



커넥터를 카본 박스에 삽입합니다.

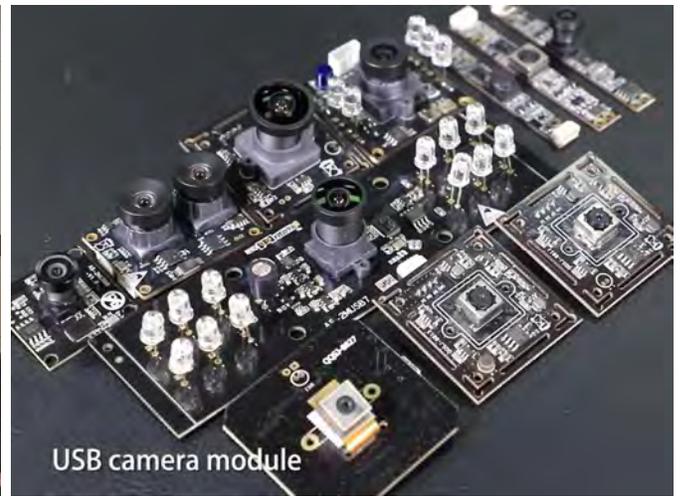


회사 소개 YingDeShun Co. Ltd.(마이크로 스타 브랜드)

YingDeShun Co. Ltd.(YDS)는 2017년에 설립되었으며 오디오 및 비디오 제품의 연구, 설계 및 생산을 전문으로 하는 차세대 기술 중심 제조업체입니다. 마이크로스타(Micro Star)라는 브랜드는 YDS에서 만든 브랜드입니다. 우리 공장은 연간 처리량 85,000,000대 카메라를 갖춘 200명의 직원과 함께 50,000평방피트 규모의 자동화 공장을 점유하고 있습니다.

Micro Star(YDS)는 OEM, ODM 디자인, 계약 제조를 제공하고 카메라 제품을 제작합니다. 귀하는 직접 초안을 작성하더라도 요구 사항을 당사에 제공할 수 있으며, 당사의 영업 및 엔지니어링 작업은 귀하의 요구 사항을 충족하기 위해 함께 이루어집니다. 우리는 실용적이고 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 있어 장기적인 파트너라고 생각합니다.

우리 팀은 초기 컨셉 개발부터 대량 생산 제품까지 모든 것을 다룹니다. Micro Star(YDS)는 맞춤형 카메라 설계, 원자재, 전자 엔지니어링, 펌웨어/소프트웨어 개발, 제품 테스트 및 포장 디자인을 전문으로 합니다. 당사의 경험이 풍부한 전략적 공급 시스템은 다양한 규모의 주문에 대해 강력하고 신뢰할 수 있는 제조 능력을 제공합니다.



제한적 보증

Micro Star(YDS)는 귀하가 YDS 회사 또는 Micro Star 웹사이트 www.MicroStarCam.com에서 제품을 직접 구매한 경우 다음과 같은 제한 보증을 제공합니다. 다른 판매자나 출처에서 구입한 제품에는 이 제한 보증이 적용되지 않습니다. Micro Star는 귀하가 제품을 받은 날로부터 1년 동안("보증 기간") 정상적인 사용 하에서 제품의 재료 및 기술에 결함이 없음을 보증합니다.

보증 기간 동안 재료 또는 제작 기술에 중대한 결함이 포함되거나 발생하는 모든 제품에 대해 Micro Star는 단독 재량에 따라 다음 중 하나를 수행합니다. (i) 제품을 수리합니다. (ii) 제품을 새 제품 또는 리퍼브 제품(교체 제품은 모델이 동일하거나 기능적으로 동일함)으로 교체합니다. 또는 (iii) 귀하가 제품에 대해 지불한 가격을 환불해 드립니다.

Micro Star의 본 제한 보증은 위에 명시된 조건에 따른 수리 및/또는 교체로만 제한됩니다. Micro Star는 후속 사건에 대해 신뢰할 수 없거나 책임을 지지 않습니다.



우리 회사의 강점

강력한 공장



전문적인 서비스



약속된 배송

